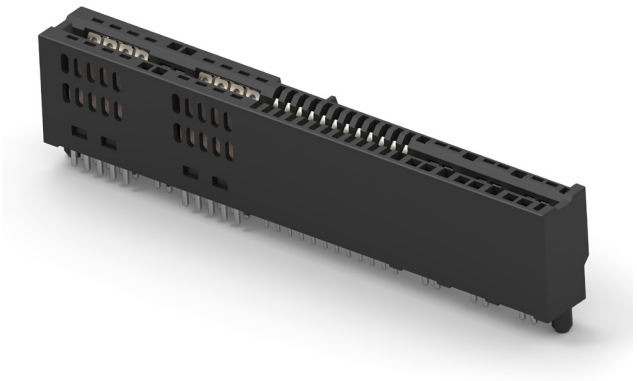


高密度 (HD)+ 金手指电源连接器

服务器、交换机和存储设备对电流密度和功率的要求越来越高。TE Connectivity（TE）新推出的HD+金手指电源连接器可提供目前市面上所有金手指连接器中的最大电流密度15A/2.54mm，可支持数据中心设备高达3000W的电源功率。

独特的双层电源端子及直通式触点设计，可实现多个PCB配接/导通触点，确保低接触电阻并支持更高电流。1.27mm信号间距兼容行业PCB封装设计。

应用

- 服务器
- 交换机
- 存储设备

HD+金手指电源连接器

使用目前市场上最大电流密度金手指电源连接器，延长您的电源供应单元寿命。

大电流密度

- 1.27mm信号端子间距，5.08mm电源端子间距
- 电源端子电流：31A（平均值）
- 工作电压：60V DC

低接触电阻

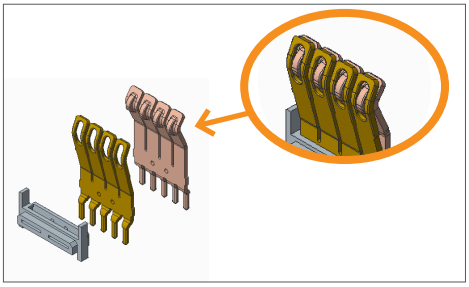
- 独特的双层电源端子及直通式触点设计，可实现多个PCB配接/导通触点，确保低接触电阻
- 直流电源端子：最大1 MΩ
- 降低连接器温升并减少功率损耗

行业PCB封装

- 采用通用电源和信号端子模块，结构紧凑且经济高效
- 不同的端子数量和位数实现灵活配置
- 扩展性更佳（交流和直流，小功率和大功率）

可靠的性能

- 卓越的机械和电气性能
- 使用适当的保持力即可轻松实现插拔
- 配接标准PCB时插接力最高为80N



独特的双层电源端子及直通式触点设计

主要特点：

- 宽度：7.8mm
- PCB 厚度：1.57mm
- 电流：31A（平均值）（~15.5A/2.54mm）
- 最大电阻：0.8毫欧姆
- 平均电阻：0.3毫欧姆
- 插接力：8.5N/端子

规格

- 产品规格：108-128060
- 鉴定试验报告：501-128061

产品料号信息

产品料号	描述
2322260-1	HD+金手指电源连接器

TE Connectivity、TE、TE connectivity（标识）以及Every Connection Counts均为商标。
本文件中的所有其他标识、产品和/或公司名称可能是其各自所有者的商标。

本手册中的信息，包括为说明产品目的而使用的图纸、插图和图表，据信为准确的信息。但是，TE Connectivity不对本信息的准确性或完整性做出任何保证，并且不对该信息的使用承担任何责任。TE Connectivity的义务仅限该产品的TE Connectivity标准销售条款和条件中所规定的，并且在任何情况下，TE Connectivity均不对产品销售、转售、使用或误用造成的偶然的、间接性的或结果性的损失承担赔偿责任。TE Connectivity产品的使用者应自行评估确定每种产品是否适用于特定用途。

© 2018 TE Connectivity Ltd及其下属公司版权所有。

1-1773965-9　11/18　DND